

第 69 回宇宙用部品連絡会アジェンダ（案）

日時： 2024 年 8 月 23 日（金） 13：15～17：35 （受付 12：45～）
場所： 日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室
Microsoft Teams ハイブリッドでの開催

1. 開会の挨拶 (13：15－13：20 5分)
2. JAXA プロジェクトからの情報 (13：20－13：50 30分)
 - 2.1 JAXA プロジェクトからの情報／CRD2 Phase II プリプロジェクト
3. 部品ユーザからの情報 (13：50－14：20 30分)
 - 3.1 住友重機械工業の宇宙用エレクトロニクスへの取り組み／住友重機械工業
4. 部品メーカーからの情報 (14：20－15：05 45分)
 - 4.1 一部認定辞退予定製品の進捗状況／真田 KOA(株)
 - 4.2 新規認定取得予定品である薄膜抵抗器の仕様説明とスケジュールについて／進工業(株)
 - 4.3 株式会社メイコー御紹介/技術紹介／(株)メイコー
- ◆休憩◆ (15：05－15：20 15分)
5. JAXA からの情報 (15：20－16：05 45分)
 - 5.1 CubeSat の紹介
 - 5.2 JERG-0-052 の改訂報告
 - 5.3 MEWS37 開催案内
 - 5.4 日独協力における EEE 部品関連会議のお知らせ
6. 認定審査代行機関からの情報 (16：05－16：20 15分)
 - 6.1 認定審査代行機関からの情報／HIREC(株)
 - 6.2 認定審査代行機関からの情報／(株)エイ・イー・エス
7. 海外情報 (16：20－17：00 40分)
 - 7.1 CE-12/CE-11 及び NEPAG 参加報告
 - 7.2 ETW 参加報告
8. その他 (17：00－17：30 30分)
 - 8.1 FIDES Guide 日本語翻訳版のご紹介
 - 8.2 今年度のイベント紹介
9. 閉会の挨拶 (17：30－17：35 5分)

意見交換会：18：00～20：00

※資料配布

- 配布①：QPL/QML 部品認定計画
- 配布②：QTS/ADS の制改定状況
- 配布③：認定部品の主な変更管理状況（TBD）